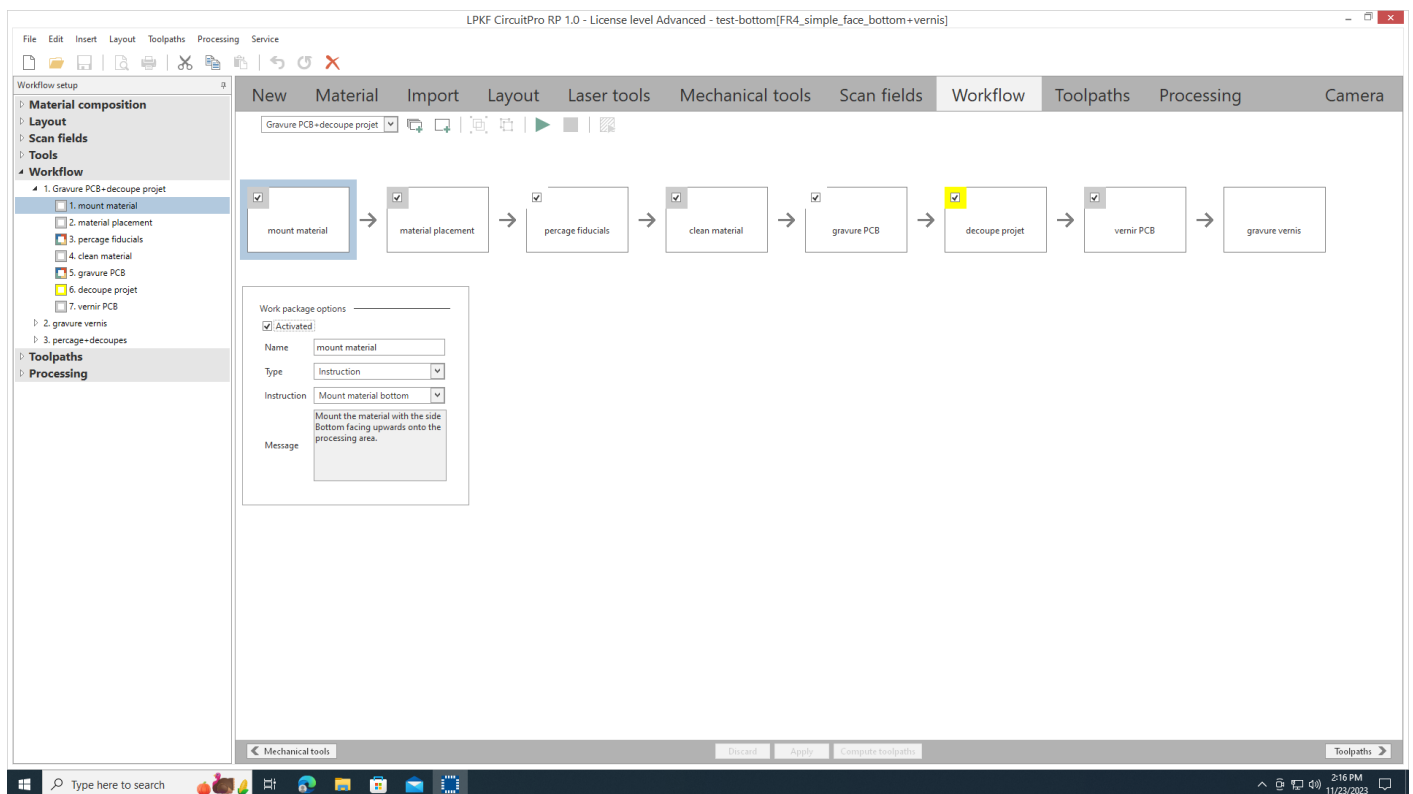


workflow

Le *workflow* représente des différentes étapes de fabrication du PCB. Le processus est divisé en *phases* (ici 3), elles même composées de différents travaux (*work packages*). C'est ici que les outils et paramètres associés sont assignés à chaque travail. En principe il n'y a rien à modifier ici. Il est possible d'y demander de recalculer le parcours d'outil pour une étape, si ce calcul a été oublié dans l'étape précédente. Les étapes suivantes sont un nouveau calcul des scan fields et parcours d'outils (au cas où quelque chose aurait été modifié dans le workflow) puis le processus de fabrication lui-même (*processing*).



Revision #4

Created 22 November 2023 15:21:55 by Manuel Bouyer

Updated 7 December 2023 16:11:46 by Manuel Bouyer